

证券代码:688432 证券简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司
2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 ☒ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	230,824,367.90	234,682,549.22	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	49,079,915.63	56,384,833.25	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,263,004.39	37,332,356.81	-8.22
经营活动产生的现金流量净额	66,104,766.75	22,772,581.76	168.13
基本每股收益(元/股)	0.039	0.045	-12.74
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.045	-12.74
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.35	减少0.23个百分点
研发投入合计	19,388,484.13	21,554,957.60	减少0.78个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.40	9.18	
本报告期末比上年末增减变动幅度(%)			
总资产	5,346,652,897.59	5,367,768,357.56	-0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	4,397,449,232.02	4,341,587,040.23	1.29

二、非经常性损益项目和金额
√适用 ☐ 不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	77,610.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,548,789.89	
除公司主营业务业务相关的有效套期保值损益,以及金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,214,627.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因购买、处置金融资产计划一次性和/或多次性的公允价值变动损益		
对非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,554.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,901,751.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,148,919.12	
合计	14,816,911.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 ☒ 不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 ☐ 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	168.13	本期购买商品及支付银行承兑汇票结算,支付的现金减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	22,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
北京有研半导体硅材料有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,040	26.22
中国有研科技集团有限公司	境内法人	230,422,500	18.47
福建单元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	14,319,986	1.15
国新风险投资管理有限公司(有限合伙)	其他	13,278,689	1.06
中电科核心技术研发投资有限公司(有限合伙)	其他	8,881,083	0.71

证券代码:603052 证券简称:四川科技 公告编号:2025-019

苏州可川电子科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四川科技”)于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2025-015)。因公司聘请南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)担任公司定向发行可转债公司债券的保荐机构,公司与原保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,中信证券未完成的持续督导工作由南京证券承接。

鉴于原保荐机构发生变更,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司、南京证券与募集资金存储银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”),现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2022]049号)核准,公司于2022年4月18日,召开公司股东大会,发行人民币普通股34,680,000股,募集资金总额为人民币59,649.60万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币52,796.00万元。前次募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月29日汇入公司在中信银行股份有限公司昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了“众环验字[2023]331017号”《验资报告》。

二、《三方协议》募集资金专户的开立情况及签订情况
(一)募集资金专户的开立情况
1、截至募集资金协议签署日,公司募集资金专户的开立及资金存储情况如下:

募集资金专户开户行	银行账号	账户余额(万元)	募集资金项目
中国农业银行股份有限公司昆山分行	10531101040087011	1.16	补充流动资金
江苏昆山农村商业银行股份有限公司支行	2010020112305	1,791.44	功能性元器件生产基地建设项目
中信银行股份有限公司苏州分行	811200101260682593	1,995.41	功能性元器件生产基地建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	8907007801030002855	1.84	补充流动资金
江苏银行股份有限公司昆山干山支行	30360188000356923	2,334.48	研发中心项目
合计		5,724.33	

2、注销的募集资金专户情况说明
江苏昆山农村商业银行股份有限公司支行
811200101260682598
2025年3月已注销
中信银行股份有限公司苏州分行
811200101260682598
2025年3月已注销

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-023

炼石航空科技股份有限公司
关于部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债务逾期基本情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开的第十一届董事会第五次会议,批准了《关于借款展期的议案》。2024年4月18日,公司与成都中航港工发展投资有限公司(以下简称“西投贷”)、成都银行股份有限公司双流支行签订了《委托贷款展期协议》(2023-1版),借款展期金额为9亿元人民币,展期期限自2024年4月23日至2025年4月22日,展期利率为固定利率5.25%。结息方式为到期一次性清偿贷款本息。对于此次借款展期,公司提供的担保方式为:1、公司继续提供连带责任保证;2、以持有成都中航港工超合金技术有限公司93.9676%股权提供抵押担保;3、成都捷信合金技术有限公司以其所拥有的土地及地上建筑物为上述借款提供抵押担保;4、全资子公司加纳纳航空科技有限公司以其所拥有的土地资产及地上建筑物为上述借款提供抵押担保。具体详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告编号为2024-033的《董事会议事决议》。

截至2025年4月23日,公司上述借款出现不能按时履行偿还的情况,经测算,上述借款应于2025年4月22日支付到期本金及利息9,790.63万元。另外,公司应于2025年1月2日支付四川展航航空产业投资集团有限公司到期借款本金及利息7,672.56万元,该笔债务也已逾期。

上述逾期债务合计102,463.19万元,占公司2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资产

德州芯利咨询管理中心 (有限合伙)	其他	8,559,953	0.69	0	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-冀 爱基金-开式指数证 券投资基金	其他	8,056,335	0.65	0	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有 法人	5,517,549	0.44	0	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500					
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	14,319,986	人民币普通股	14,319,986					
国新风险投资管理有限公司-深圳润利股权投资合伙企业(有限合伙)	13,278,689	人民币普通股	13,278,689					
中电科核心技术研发投资基金(北京) (有限合伙)	8,881,083	人民币普通股	8,881,083					
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	8,559,953	人民币普通股	8,559,953					
中信证券股份有限公司-冀爱上证科 创芯技术交易开放式指数证券投资基金	8,056,335	人民币普通股	8,056,335					
中信证券股份有限公司	5,517,549	人民币普通股	5,517,549					
中国工商银行股份有限公司-博时上 证综指100交易型开放式指数证券 投资基金	2,803,287	人民币普通股	2,803,287					
招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金	2,797,176	人民币普通股	2,797,176					
浙江晶盛机电股份有限公司	2,570,000	人民币普通股	2,570,000					
1.北京有研半导体科技有限公司,株式会社RS Technologies 实际控制人 方为方文义。 2.株式会社RS Technologies 与福建单元投资有限公司已签署一致行动协议。 3.中信证券股份有限公司之全资子公司中信证券股份有限公司持有公司有限公 司0.44%的股份,持有中电科核心技术研发投资基金(有限合伙)股份12.74%股份。 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系的情况。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如 有)								

注:有研半导体材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示,截至2025年3月31日,“有研半导体材料股份公司回购专用证券账户”持股数为3,555,336股,占公司总股本的比例为0.28%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☒ 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化
□适用 ☒ 不适用
三、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 ☐ 不适用

2025年3月14日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于现金收购株式会社DG Technologies 股权暨关联交易的议案》,拟以日元119,138.82万元(折合人民币5,846.97万元)的对价购买公司的控股股东株式会社RS Technologies 持有的株式会社DG Technologies 70%的股份,本次收购不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2025年3月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于现金收购株式会社DG Technologies 股权暨关联交易的公告》(公告编号2025-006)。2025年3月31日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购株式会社DG Technologies 股权暨关联交易的议案》。

截至本报告披露日,上述收购事项正在进行中。本次交易能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 ☒ 不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:有研半导体材料股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,010,698,352.08	1,029,893,380.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,014,430.74	1,910,071,561.64
衍生金融资产		
应收票据	68,419,786.88	74,479,689.41
应收账款	268,439,215.70	209,112,419.43
应收款项融资	74,169,735.35	129,561,009.25
预付款项	2,218,866.48	16,130,945.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	622,397.22	487,015.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,160,898.51	209,424,045.33
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,057,965.04	9,040,232.63
流动资产合计	3,196,801,648.00	3,588,202,298.26
非流动资产:		
其他债权投资		
长期应收款	720,923,916.50	350,511,948.72
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,037,116,440.10	1,027,313,509.72
在建工程	258,552,890.15	246,835,396.49
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	6,089,497.51	6,853,455.68
无形资产	80,356,641.76	80,750,147.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,122,579.79	5,624,403.02
递延所得税资产	6,236,562.16	5,625,377.31
其他非流动资产	5,452,721.62	26,051,820.49
非流动资产合计	2,149,851,249.59	1,779,566,059.30
资产总计	5,346,652,897.59	5,367,768,357.56
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,500,056.70	115,721,960.05
应付账款	123,518,772.67	114,984,070.90
预收款项		
合同负债	118,014.71	674,946.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,854,302.15	37,039,556.40
应交税费	15,526,243.79	17,493,380.99
其他应付款	82,467,735.98	87,248,694.13
其中:应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,984,093.47	4,858,613.87
其他流动负债		
流动负债合计	303,969,219.47	378,021,222.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,241,841.06	2,118,850.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	179,471,285.97	190,683,646.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,713,127.03	192,802,497.27
负债合计	484,682,346.50	570,823,719.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,263,651,978.40	2,287,339,498.13
减:库存股	35,935,687.59	35,935,687.59
其他综合收益		
专项储备	9,054,430.79	8,584,634.90
盈余公积	35,352,565.28	33,582,565.28
一般风险准备		
未分配利润	877,724,887.14	828,644,971.51
归属于母公司所有者权益合计	4,397,449,232.02	4,341,587,040.23
少数股东权益	464,521,319.07	455,357,597.51
所有者权益(或股东权益)合计	4,861,970,551.09	4,796,944,637.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,346,652,897.59	5,367,768,357.56

公司负责人:张果虎 主管会计工作负责人:杨波 会计机构负责人:李文彬
合并利润表
2025年1—3月
编制单位:有研半导体材料股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入		
其中:营业收入	230,824,367.90	234,682,549.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其中:营业总收入		
其中:营业收入	177,095,115.51	184,376,949.71
利息收入	141,774,069.63	159,718,293.05
支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,868,463.55	714,120.48
销售费用	3,424,470.44	3,062,143.41
管理费用	12,097,871.23	7,336,140.37
研发费用	19,388,484.13	21,554,957.60
财务费用	-2,458,243.47	-8,008,705.20
其中:利息费用	58,262.12	109,435.58
利息收入	2,335,828.73	8,079,399.92
合同资产	17,109,709.70	16,711,312.59
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,387,835.50	2,782,495.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,588,032.22	-4,131,142.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,430.74	3,125,027.38
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-864,868.56	-718,879.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-687,460.51	1,043,731.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	77,610.72	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,990,838.98	73,249,288.23
加:营业外收入	26,579.65	1.09
减:营业外支出	28.44	26,891.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,017,393.19	73,223,397.36
减:所得税费用	9,860,957.02	9,505,188.00

经2023年年度权益分派除息后,上述股份回购价格调整为不超过人民币35.36元/股(含)。公司于2025年2月17日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,同意将回购价格“不超过人民币35.36元/股”调整为“不超过人民币55元/股”。除上述调整外,公司回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年5月16日、2024年5月